**2021年国家公派留学信息（6）- CSC与比利时微电子研究中心及比利时荷语鲁汶大学合作奖学金**

国家留学基金管理委员会与比利时微电子研究中心及荷语鲁汶大学于2019年11月签署合作协议，三方每年共同资助优秀人员赴微电子研究中心或鲁汶大学攻读博士学位或进行博士后研究。其中，攻读博士学位人员如能顺利完成相关博士课程和研究工作，并通过毕业答辩，将获得荷语鲁汶大学颁发的博士学位。

现比利时微电子研究中心和荷语鲁汶大学已启动2021年度项目申请工作，请申请人尽早开展对外联系。向比方提交申请的截止时间为：

攻读博士学位研究生：2020年12月31日；博士后：2021年1月15日

比方公布相关项目信息网页为：

IMEC：

<https://www.imec-int.com/en/careers/academic-excellence/Joint-Programs-and-Scholarships#csc>

KU Leuven：

<https://set.kuleuven.be/en/csc/2021/csc>

有关向国家留学基金委提出申请的时间、方式及相关信息请随时关注[国家留学网](https://www.csc.edu.cn/chuguo/list/24)公布的信息。

国家留学基金委联系人及联系方式：

联系人：王曼玲

联系电话：010-66093568

电子邮件：ouyafei10@csc.edu.cn

附件：[CSC-IMEC-KU Leuven合作奖学金项目2021年招生项目清单](https://www.csc.edu.cn/attached/file/20201113/20201113162107_1800.pdf)

原通知链接：<https://www.csc.edu.cn/chuguo/s/1914>

研究生院培养处

2020年11月17日